

베트남 빈푹성, 첨단기술 기업 투자유치 강화

(NIPA 하노이IT지원센터)

- 베트남 빈푹성은 2030년까지 27개의 산업단지(7,000헥타르)를 구축을 통해, 반도체 등 첨단 기술 산업 및 제조업 분야의 투자 유치 계획 발표

빈푹성 FDI 투자 현황(2024년 7월 기준)	
규모	<ul style="list-style-type: none">· 설립된 16개의 산업단지 중 9개가 운영중· 총면적: 3,268,02 헥타르· 근로자 수: 136,000명· 확장 예정(2030년까지): 27개 산업단지, 총면적: 7,000헥타르
총 사업 수	473 (한국: 238 사업으로 1위 차지)
총 투자 자본	83억 달러 이상 (한국: 30억 달러 이상으로 1위 차지)
대표적인 해외 투자 기업	<ul style="list-style-type: none">· 유럽: De Heus(네덜란드), Piaggio(이탈리아)· 미국: North Stair Precision· 일본: 토요타, 혼다· 한국: 파트론 비나, 해성 비나, 신도리코, 캡시스 비나, 베트남 대우버스, ISC비나 등 (전체 기업의 40%로 1위 차지)

- 빈푹성의 산단 활성화를 위해 비즈니스 환경 개선 방향 (주요내용)
- (행정지원) ▲행정 절차 처리 기간을 국가 규정의 절반 수준으로 단축
▲우선 산업 분야(반도체, 자동차, 전자 등)의 기업투자 승인 시간 단축
 - (인프라 개선) 비즈니스를 위한 전력, 통신 등 인프라 투자 및 개선
 - (투자 독려) 세금, 토지, 기반시설 등에 대한 우대정책 구체화
 - (기업 연계 및 첨단산업 유치) ▲FDI 기업과 국내 기업 간 연결 강화
▲부가가치 증진을 위한 기술 이전 및 설계·생산으로의 전환 장려
- 이에 8월 8일, 빈푹성 인민위원회 위원장은 베트남 한국상공인연합회(KOCHAM)와 투자유치 관련 회담 및 한국 반도체기업과 투자계획 발표 등을 진행

- 빈폭성의 신규 투자계획 발표 내용 (시그네틱스)

투자계획 내용	
총 투자 자본	1억 달러
총면적	5헥타르
위치	빈폭성 바티엔(Ba Thien) I 산업단지
양산 목표	2025년 말

<참고자료> 시그네틱스

- 설립 : 1966년 (지난 2000년 영풍그룹이 시그네틱스 인수)
- 근로자 수 : 1,000명 이상
- 활동 분야 : 반도체 패키징
- 주요제품 : 플립칩(Flip-Chip), 멀티 칩 모듈(MCM), BGA, FBGA 등
- 주요고객사 : 삼성전자, LG전자, 인피니온 외 브로드컴, LX세미콘, 맥스리니어(MaxLinear), 포컬테크(FocalTech) 등

- 홍선 베트남 한국상공인연합회(KOCHAM·코참) 회장과 쩐 주이 동 빈폭 인민위원장의 회담 주요 내용
- (홍선 회장) 빈폭성의 투자와 협력 촉진을 위한 연결 및 지원 의사 밝힘, 이에 한국 기업에 알릴수 있는 빈폭성의 투자 유치 계획공유를 요청
- (쩐 주이 동 위원장) 빈폭성은 ▲첨단 기술 ▲기계 제조 ▲전자 및 지원 산업, 특히 ▲반도체 산업에 대한 투자 유치 지원을 우선시함

[참고자료]

- 한국 기업, 빈폭성 투자 환경 탐색 (2024.08)
<https://congthuong.vn/doanh-nghiep-han-quoc-tim-hieu-moi-truong-dau-tu-tai-vinh-phuc-337834.html>
- 빈폭성, 한국 투자 기업과 지원 약속 (2024.08)
<https://baochinhphu.vn/vinh-phuc-cam-ket-dong-hanh-ho-tro-cac-nha-dau-tu-han-quoc-102240809165909639.htm>
- 한국 기업, 빈폭성에서 사업와 투자자본 선두 위치 확고 (2024.07)
https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/caithienmt/Lists/tintuchoatdong/View_Detail.aspx?ItemID=11303